

분류	세부직무	신입	장학생	관련전공
R&D	설계		✓	전기, 전자, 전파, 반도체, 정보통신, 컴퓨터, 물리
	소자		✓	반도체, 전기, 전자, 물리, 신소재(세라믹, 무기재료, 금속 등)
	공정	✓	✓	신소재, 화학(공), 물리, 반도체, 전기, 전자
	장비기술	✓		전기, 전자, 물리, 재료, 기계, 반도체, 화학, 화공
	제품	✓	✓	전기, 전자, 컴퓨터, 반도체, 물리
	Solution		✓	전기, 전자, 정보통신, 컴퓨터, 소프트웨어, IT융합
제조	공정	✓		전기, 전자, 반도체, 재료금속, 화학(공), 물리
	품질보증	✓		전기, 전자, 반도체, 컴퓨터, 소프트웨어, 통신
마케팅	마케팅	✓		전기전자 등 이공계 전공자, 영문, 중문, 일문, 상경계열
경영지원	HR	✓		전기전자 등 이공계 전공자, 상경, 법학
	재무/회계	✓		경제, 경영, 회계학
	Utility기술	✓		전기, 기계, 화공, 건축

### ◆ 지원접수

- 접수기간 : 2015. 9. 7 (월) ~ 9. 18 (금)
- 접수방법 : SK TALENT PORTAL([www.skcareers.com](http://www.skcareers.com))에서 온라인 지원

### ◆ 전형방법

- 대졸신입 / 장학생 동일 (서류전형 → 필기전형 → 면접전형)

### ◆ 지원자격

- 4년제 정규대학 학사 이상의 학위 소지(예정)자
- 학점 및 어학 제한 없음
- 병역 필 또는 면제자로 해외여행에 결격 사유가 없는 자

### ▶ 장학생

- 학사 : 3학년 1학기 ~ 4학년 1학기(16년 2월 졸업예정자 제외)
- 석사 : 석사 1학기 ~ 3학기(16년 2월 졸업예정자 제외)
- 병역 필 또는 면제자로 해외여행에 결격 사유가 없는 자